PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-002196

(43)Date of publication of application: 07.01.1992

(51)Int.CI.

H05K 3/46 B28B 11/00 B28B 11/02 B28B 11/14 H01G 4/12 H01G 4/30 H01G 13/00

(21)Application number: 02-103530

19.04.1990

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(72)Inventor: KOGAME TOSHIHIKO

HAMURO MITSUO

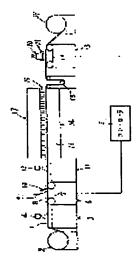
(54) METHOD AND APPARATUS FOR MANUFACTURING CERAMIC GREEN SHEET FOR LAMINATION-TYPE CERAMIC ELECTRONIC PART

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To prevent deformation and breakage and to obtain ceramic green sheets having high reliability, by constituting so that a green ceramic layer may be subjected to various kinds of processing and conveyance, etc., in a state that the green ceramic layer is backed with a carrier film.

CONSTITUTION: A long compound material 1 made by forming a green ceramic layer on a long carrier film continuously in its longitudinal direction, is guided to a print station 6. And a conductive film is printed with conductive paste by a fixed pitch on the surface of the green ceramic layer of the compound material 1, which is guided to a defective print detecting element 11, and defects of the print are detected by visual observation or with an optical detector 12. Next the compound material 1 is guided to a punching station 13 by way of a drying station 14. After a specified part of the green ceramic layer is taken out as a ceramic green sheet at the punching station 13, the compound material 1 is wound on a take-up reel 39.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-2196

⑤Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成4年(1992)1月7日
H 05 K 3/46 B 28 B 11/00 11/02 11/14	H Z	6921-4E 2102-4G 2102-4G 2102-4G		
H 01 G 4/12 4/30 13/00	3 6 4 3 1 1 Z	7135-5Ē 7924-5E 7227-5E 審査請求	未請求	請求項の数 2 (全8頁)

②特 願 平2-103530

20出 願 平 2 (1990) 4 月 19日

⑩発 明 者 小 亀 俊 彦 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

@発明者羽室光郎京都府長岡京市天神2丁目26番10号株式会社村田製作所

内

⑩出 願 人 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神2丁目26番10号

個代 理 人 弁理士 深見 久郎 外2名

明細書

1. 発明の名称

積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートの製造方法および装置

2. 特許請求の範囲

(1) 長尺のキャリアフィルム上にグリーン セラミック層がその長手方向にわたって連続的に 形成された長尺の複合体を準備し、

前記長尺の複合体を、その長尺の形態を維持したまま、順次、印刷ステーション、乾燥ステーション、および打抜きステーションに、連続的に導

各ステップを備え、

前記印刷ステーションにおいては、前記グリーンセラミック層の表面上に、導電ペーストをもって導電膜が印刷され、

前記乾燥ステーションにおいては、前記印刷さ れた導電膜が乾燥され、

前記打抜きステーションにおいては、前記導電 膜が印刷された前記グリーンセラミック層が、前 記導電膜と位置合わせされた状態で打抜かれ、か つ前記キャリアフィルムから剥離され、それによ って積層型セラミック電子部品用セラミックグリ ーンシートが取出される、

積層型セラミック電子部品用セラミックグリーン シートの製造方法。

(2) 長尺のキャリアフィルム上にグリーン セラミック層がその長手方向にわたって連続的に 形成された長尺の複合体を供給する供給顔と、

前記供給源から引き出された前記長尺の複合体に対し、前記グリーンセラミック層の表面上に導電ペーストをもって導電膜の印刷を行なう印刷ステーションと、

前記印刷ステーションを通過した前記長尺の復合体に対し、前記導電膜の乾燥を行なう乾燥ステーションと、

前記乾燥ステーションを通過した前記長尺の複合体に対し、前記グリーンセラミック層を、前記 導電膜と位置合わせされた位置で打抜き、かつ前 記キャリアフィルムから剝離し、それによって積 層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートを取出すことを行なう、打抜きステーションと、を備える、積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートの製造装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、積層型セラミック電子部品を製造 する際に用いられるセラミックグリーンシートの 製造方法および装置に関するものである。

[従来の技術]

セラミックグリーンシートを積層して得られる 積層型セラミック電子部品には、たとえば、積層 セラミックコンデンサ、積層インダクタ、多層回 路基板、等がある。その最も代表的な例となる積 層セラミックコンデンサは、一般に、次のように 製造されていた。すなわち、

- (1) グリーンセラミックからなるマザーシートを矩形に打抜き、積層に供されるセラミックグリーンシートを得る。
 - (2) 矩形のセラミックグリーンシートに、

プにおいて矩形のセラミックグリーンシートを得た後、(2)のステップにおいて内部電極の印刷において位置ずれが生じた場合、(5)の外形を関いてでもラミックグリーンシートの外形を基準として積重ねが行なわれるため、そのような内部電極の位置ずれは、最終製品にまったなったがって、積層セラミックコンデッサにおいては、取得される静電容量にばらつきが生じやすい。

また、上述の(5)のステップでは、セラミックグリーンシートに振動等を加えて、それぞれの外形が揃うように積重ね状態での位置合わせが行なわれるが、セラミックグリーンシートは機械的強度が比較的低いため、積重ねの精度を高めることができない。このことも、特に積層セラミックコンデンサにおいては、取得される静電容量のばらつきを招く原因となる。

また、被層セラミックコンデンサの取得静電容量は、上述した(2)のステップによってほぼ決

内部電極を印刷する。

- (3) 印刷された内部電極を乾燥する。
- (4) このようにして得られた、第1のパターンを有する内部電極が形成されたセラミックグリーンシートと、第1のパターンとは異なる第2のパターンを有する内部電極が形成されたセラミックグリーンシートとを交互に積重ねる。
- (5) これら積重ねられたセラミックグリー ンシートを、その外形を基準として揃える。
- (6) 次いで、上述のようにして得られたセラミックグリーンシートの被層体を、金型内に入れて加圧する。
- (7) 次いで、個々の積層セラミックコンデンサとなるべきチップを得るように、積層体を切断した後、焼成および外部電極形成の各ステップを実施し、所望の積層セラミックコンデンサを得る。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述した積層セラミックコンデ ンサの製造方法において、まず、(1)のステッ

定されてしまう。すなわち、(2)のステップでは、既に矩形に打抜かれ、それによったいかので、内部では、たれたセラミックグリーンシートは、を準め、カーシックが明えられたでを類類である。かが一つでは、なり、カーを用いないでは、はなり、カーシーンでは、内部できない。野電では、内部では、内部では、内部では、カーシーのステップにおいて、内部では、カーシーのステップにおいて、内部では、カーシーのステップにおいて、クー・ファックにおいて、内部では、カーシーのステップにおいて、クー・ファックにあいて、クー・ファックによいて、クー・ファップによいて、クー・ファックによいて、クー・ファックによいて、クー・ファックによいて、クー・ファックによいて、クー・ファックによいて、クー・ファックによいて、クー・ファックによいて、クー・ファックによいて、クー・ファックによいでは、クー・ファックに対している。

(2)のステップにおいて、内部単極のパテーン が異なる複数種類のセラミックグリーンシートを 用意しなければならない。

また、上述した(2)~(5)の各ステップにおいては、セラミックグリーンシートを、直接、取扱うことが必要であるが、このような取扱いは、セラミックグリーンシートが薄くなるにつれて、より困難なものとなる。

それゆえに、この発明の目的は、上述したよう

な問題を解消し得る、積層型セラミック電子部品 用セラミックグリーンシートの製造方法および装 履を提供しようとすることである。

[課題を解決するための手段]

この発明は、上述した技術的課題を解決するた め、長尺のキャリアフィルム上にグリーンセラミ ック層がその長手方向にわたって連続的に形成さ れた長尺の複合体を準備するステップと、長尺の 複合体を、その長尺の形態を維持したまま、順次、 印刷ステーション、乾燥ステーション、および打 抜きステーションに、連続的に導く各ステップを 備える、積層型セラミック電子部品用セラミック グリーンシートの製造方法を提供する。上述した 印刷ステーションにおいては、グリーンセラミッ ク層の表面上に、導電ペーストをもって導電膜が 印刷される。また、乾燥ステーションにおいては、 前記印刷された導電膜が乾燥される。さらに、打 抜きステーションにおいては、導電膜が印刷され たグリーンセラミック層が、導電膜と位置合わせ された位置で打抜かれ、かつキャリアフィルムか

この発明においては、 積層型セラミックを 品用セラミックグリーンシートを得るため、 のキャリアフィルム上に形成されたグリーン ミック層は、 そこに内部電極のような導電を のようながら、 セラミックグリーン の助するステップから、 セラミックグリーン を取出すためにそれを打抜くステップまでの間で 長尺のキャリアフィルム上に保持された状態的に ないる。 を取れる。

[発明の効果]

 ら剥離され、それによって積層型セラミック電子 部品用セラミックグリーンシートが取出される。

また、この発明では、上述したような方法を実 施するための装置が提供される。この装置は、長 尺のキャリアフィルム上にグリーンセラミック層 がその長手方向にわたって連続的に形成された長 尺の複合体を供給する供給源と、前記供給源から 引き出された前記長尺の複合体に対し、前記グリ ーンセラミック層の表面上に導電ペーストをもっ て導電膜の印刷を行なう印刷ステーションと、前 記印刷ステーションを通過した前記長尺の複合体 に対し、前記導電膜の乾燥を行なう乾燥ステーシ ョンと、前記乾燥ステーションを通過した前記長 尺の複合体に対し、前記グリーンセラミック層を、 前記導電膜と位置合わせされた位置で打抜き、か つ前記キャリアフィルムから剝離し、それによっ て積層型セラミック電子部品用セラミックグリー ンシートを取出すことを行なう、打抜きステーシ ョンとを備えることを特徴としている。

[作用]

リーンシートを製造することができる。

また、長尺の形態を維持したまま、グリーンセラミック層に対して、連続的に、所望の処理が施されるので、グリーンセラミック層のクリーン度を保ちやすい。それゆえに、高品質のセラミックグリーンシートを得ることが容易である。

また、長尺の複合体の状態で、導電膜が印刷され、その後の工程において、打抜きが実施され、所望の幾何学的形態を有するセラミックのずれは、後で実施される打抜きので、導電膜の印刷のずれは、後で実施される打抜をファイルになって、打技のである。そして、打技の電源のはできる。そいでは、導電時における一トにいので、打技を時における位置合わせを維持したままれた積層型セラミック電子のはいて、内部電極等の導電膜の位置ずれが生じない。

また、この発明によれば、グリーンセラミック 層に導電膜を印刷した後、このグリーンセラミッ ク層から打抜かれてセラミックグリーンシートが 取出される。したがって、グリーンセラミック層 に対する導電膜の印刷の位置およびグリーンセラ ミック層からセラミックグリーンシートを取出す 際の打抜きの位置の少なくとも一方を調整可能と することにより、たとえば積層セラミックコンデ ンサにおける内部電極の対向面積が異なる、すな わち取得静電容量の異なる複数の種類の積層 ラミック電子部品を容易に得ることができる。

第1図は、この発明の一実施例による積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートの 製造装置を示す図解図である。

まず、この製造装置は、長尺のキャリアフィルム上にグリーンセラミック層がその長手方向にわたって連続的に形成された長尺の複合体1を供給する供給源となる供給リール2を備える。供給リール2から引き出された複合体1は、グリーンセラミック層を上方に向けた状態で、以後の各ステーションに導かれる。供給リール2から引き出さ

層の表面上に付与するスキージ1 0 が配置される。なお、グリーンセラミック層不良検知部3 において、グリーンセラミック層に不良が存在することが検出されたときには、そのような不良部分に対しては、導電膜の印刷が実施されないようにすることが好ましい。印刷ステーション 6 においては、導電膜の印刷と同時に、位置合わせ用マークが印刷されてもよい。

次いで、複合体1は、印刷不良検知部11に導かれる。ここにおいて、上述した印刷の不良が、目視または光学式検知器12により検出され、その情報がコントローラ5に入力される。コントローラ5は、印刷不良部分をセラミックグリーンシートの積層に際して使用しないように、後述する打抜きステーション13における動作を制御する。この場合、使用しない不良部分による印刷の不足分は、自動的に追加印刷されて補正される。

次いで、複合体 1 は、乾燥ステーション 1 4 に 導かれる。乾燥ステーション 1 4 には、上方より 温風を複合体 1 の上面に与える温風ノズル 1 5 お れる複合体1は、そのテンションがコントロールされ、かつその幅方向での位置がコントロールされることが望ましい。

複合体1は、次いで、グリーンセラミック層不 良検知部3に導かれる。ここでは、グリーンセラ ミック層の不良が、目視または光学式検知器4に より検出され、その情報がコントローラ5に送ら れる。

よび複合体1の下面より伝熱により加熱する熱盤 16を備える乾燥炉17が配置される。なお、乾燥ステーション14において、赤外線を使用する 場合もある。乾燥ステーション14においては、 印刷ステーション6において印刷された導電膜の 乾燥が行なわれる。

次いで、複合体1は、ダンサーロール18に巻掛けされる。これによって、前述した印刷ステーション6と後述する打抜きステーショントロールされるとともに、印刷ステーション6における合体1の送り量と打抜きステーション13における複合体1の送り量との差が吸収される。この近り量の差は、打抜きステーション13における打抜きが、印刷された導電膜や位置合わせ用マークを基準として行なわれるため、累積されることはない。

次いで、複合体1は、打抜きステーション13 に導かれる。打抜きステーション13には、複合体1を搬送するためのコンペア19と、コンペア 19の上方に複合体1を介して配置されるピックアップ装置20とを備える。ピックアップ装置20は、グリーンセラミック層に切断線を形成するための切断刃21を備える。打抜きステーション13の詳細が、第2図または第3図に示されている。

第2図を参照して、その左側に、キャリアスィンセラミック層23が形成第1 NA22上にグリーンセラミック層23が形成第1 図合体1が示されている。複合体1は、第1 24上に置かれた状態となって、な数徴圧が高いはは、多数数圧があれていて、これがよって、がよって、グリックでは、キャリでは、カーンでは、

なわち、切断線32は、グリーンセラミック層2 3にのみ形成され、キャリアフィルム22には、 少なくともそこを貫通するような切断線が形成されないようにされる。

次に、ピックアップ装置20が、コンベアベルト24から離隔される。これによって、切断線32で囲まれた領域が与えるセラミックグリーンシート26が、第2図の左側に示すように、グリーンセラミック層23から取出される。このとき、ヘッド28に設けられた空気穴29には、負圧が与えられており、これから積層されようとするセラミックグリーンシート26は、接触面27に吸着される。

なお、上述したような切断刃21による切断線 3 2 の形成に際しては、グリーンセラミック層2 3 上に印刷された導電膜に対して切断刃21を適 用する場所を正確に位置合わせしなければならない。そのため、導電膜と同時に印刷される前述し た位置合わせ用マークが用いられ、このマークを、 たとえば光学式センサで検知して、それによって 層されようとするセラミックグリーン・ト26の一方主面に接触する接触面27を与えるヘッド28を備える。前述した切断刃21は、接触面27を取囲みかつ接触面27から突出するようにヘッド28の周囲に配置される。ヘッド28はほかで、接触面27に開口する複数個の空気穴29を形成している。また、切断刃21は、ヘッド28の周面上において所定の範囲だけ上下方向にスライド可能なスライダ30に対しては、圧縮ばね31によって、常に下方へ向く力が与えられている。

このようなピックアップ装置20が、コンベアベルト24に近接されたとき、切断刃21は、グリーンセラミック層23の所定の領域に開ループをなす切断線32を形成する。このとき、切断刃21は、圧縮ばね31の弾性に抗したスライダ30のスライドに伴なって、接触面27からの突出度合を、グリーンセラミック層23に切断線32を形成するに足りる程度にまで小さくするように、ヘッド28に対して上方へ相対的に移動する。す

得られる情報からピックアップ装置20の位置が 調整される。また、複合体1の搬送は、コンベア ベルト24に限らず、吸引スライダや吸引ロール 等を用いて行なってもよい。このような場合は、 定盤等を用いてセラミックグリーンシート26を 切り出せばよい。

次に、矢印33で示すように、ピックアップ装置20が、積重ねテーブル34の上方へ移動される

積重ねテーブル34は、ヒータ35を内蔵しており、加圧装度を兼ねた上下動駆動装置36により、矢印37で示すように、上下方向に移動可能である。また、積重ねテーブル34上には、積層台38が配置される。

第2図の右側に示すように、ピックアップ装置 20が積重ねテーブル34の上方へ移動されてき たとき、積重ねテーブル34は、上方へ移動され る。これによって、積層台38上に既に置かれて いるセラミックグリーンシート26とピックアッ プ装置20によって搬送されてきたセラミックグ

特開平4-2196(6)

リーンシート26とが、ヒータ35によって加熱 されながら、互いに圧着される。

次いで、種重ねテーブル34が下降され、ピックアップ装置20倒に保持されていたセラミックグリーンシート26が、種重ねテーブル34側に保持される状態とされる。このとき、セラミックグリーンシート26とピックアップ装置20の接触面27との分離を容易にするため、空気穴29に正圧を与えてもよい。

以後、同様のステップが所望の回数だけ繰返され、積層台38上に、セラミックグリーンシート26が所望の積層数だけ積層される。

なお、上述したセラミックグリーンシート26の積重ねステップにおいて、ピックアップ装置20によって搬送されてきたセラミックグリーンシート26が積層台38上にあるセラミックグリーンシート26に置かれたとき、空気穴29に正圧が与えられると同時に、セラミックグリーンシート26相互の積層状態を固定するように

まず、ピックアップ装置20がコンベアベルト2 4に近接され、それによって、切断刃21によっ てグリーンセラミック層23の所定の領域に閉ル ープをなす切断線32が形成される。このとき、 切断刃21は、圧縮ばね31の弾性に抗したスラ イダ30のスライド動作を伴ないながら、グリー ンセラミック層23に切断線32を形成するに足 りる突出状態になるまで、ヘッド28に対して相 対的に上方へ変位する。

次に、ピックアップ装置20は、コンベアドルト24から離隔される。これによって、切断線32によって囲まれた領域が与えるセラミックリーンシート26が、ピックアップ装置20のり登に伴なってグリーンセラミック層23から切り出される。このとき、ヘッド28に設けられた空気で29には、負圧が与えられており、積層される、大き最初のセラミックグリーンシート26(a)は、接触面27上に吸着されるとともに、キャリアフィルム22から剝離される。

その後、同様のステップが繰返され、切断刃2

してもよい。このとき、積層状態の固定をより強固にするため、積層されたセラミックグリーンシート26の周録部において、加熱こてを適用して、これによって積層方向に関して圧力を加えるようにしてもよい。

第3図には、第2図に示したセラミックグリーンシート26の打抜きおよび積重ねを行なう装置に代えて用いられる装置が示されている。第3図に示した装置は、第2図の左側に示した装置に類似している。したがって、対応する要素には同様の参照番号を付し、重複する説明は省略する。

第3図に示したピックアップ装置20は、それ 自身によって、セラミックグリーンシート26の 打抜きばかりでなく、セラミックグリーンシート 26の積層を行なうように構成されている。この ような理由から、切断刃21の、接触面27から の突出度合は、第2図に示した装置における切断 刃21の、接触面27からの突出度合より大きく 選ばれている。

第3図に示した装置の動作について説明する。

1 に囲まれた空間内において、所望の積層数のセラミックグリーンシート 2 6 のすべてが積層される。

なお、2番目以降のセラミックグリーンシート 26をグリーンセラミック層23から打抜くくとと、 より正確には、2番目以降のセラミックグリーン シート26を打抜くを形成するため、ピックアシー層 23に切断線32を形成するため、ピックアッとを を置20をアップ装置20とコンペルト24にアップを とっクアップ装置20とコンペルト24との 間にかるようにされる。また、コンが は、約90℃の温度によりによったとし、相 互に熱圧着される。

上述したコンペアベルト24に与えられる加熱は、セラミックグリーンシート26中に含まれるパインダを溶融し、粘性を増すように作用する。 このようなパインダの溶融は、積層されるセラミ

持開平4-2196(7)

ックグリーンシート 2 6 相互間の接合度合を高めるとともに、セラミックグリーンシート 2 6 がキャリアフィルム 2 0 から剥離されることをより容易にする。

このように、ピックアップ装置20の接触面2 7上でセラミックグリーンシート26が所望の額 圏数だけ積層された後、セラミックグリーンシート26の積層体は、ピックアップ装置20から取 出される。このとき、好ましくは、空気穴29に 正圧が与えられることによって、このような取出 しがより容易にされる。

なお、前述したように、印刷ステーション6で 実施された導電膜の印刷の不良が、印刷不良検知 部11で検出されるなど、不良部分が検出された 場合には、コントローラ5によって、打抜きステ ーション13における打抜き動作が実施されない ようにされる。

再び第1図を参照して、打抜きステーション1 3において、前述したように、グリーンセラミック層23の所定の部分がセラミックグリーンシー ト 2 6 として取出された後の複合体 1 は、そのテンションがコントロールされながら、巻取リール 3 9 に巻取られる。

前述した打抜きステーション13において、切断刃21とグリーンセラミック層23上の導電膜との位置合わせを、数値制御等により選択して、適当にずらすことにより、たとえば積層セラミックコンデンサにおいては、その取得静電容量を任意に変更することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の一実施例による積層型セラミック電子部品用セラミックグリーンシートの製造装置を示す図解図である。第2図は、第1図に示した打抜きステーション13において設けられる装置を拡大して示す断面図である。第3図は、第2図に示した装置に代えて用いられる装置を拡大して示す断面図である。

図において、1は複合体、2は供給リール、6 は印刷ステーション、13は打抜きステーション、 14は乾燥ステーション、21は切断刃、22は

キャリアフィルム、23はグリーンセラミック層、 26はセラミックグリーンシートである。

特許出願人 株式会社村田製作所 代 理 人 弁理士 深 見 久 虹 (ほか2名)

